

AT-70 取り扱い説明書

ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
また、お読みになった後も大切に保管してください。



①ご使用のスマートフォンをカバーから外します。



ご注意1
をご確認ください

②金属プレート裏の両面テープのはくり紙をはがし、ご使用のスマートフォンカバー裏面に貼り付けます。

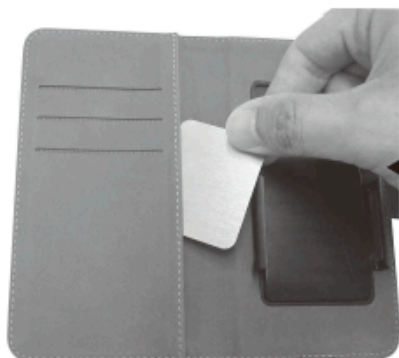


ご注意2
をご確認ください

③手帳型スマートフォンカバーで、汎用タイプやスマートフォンが可動するタイプの場合、可動部分の上から金属プレートを貼り付けます。



④手帳型スマートフォンカバー裏面が折りたためるタイプの場合、折り曲げた裏面に金属プレートを貼り付けてご使用いただくことも可能です。
※金属プレートはカバーの中心に貼り付けられない場合があります。



ご注意3
をご確認ください

⑤手帳型スマートフォンカバーで、カード入れがあるタイプの場合、カード入れの部分に金属プレートを貼り付けてご使用いただくことも可能です。



⑥傷防止のため、金属プレートの上から付属の透明保護シールを貼り付けます。



⑦スマートフォンカバーをご使用のスマートフォンに取り付けます。

ご注意1 ※ワイヤレス充電対応のスマートフォンにはご使用にならないください。また、電子決済機能やNFC等のご使用に影響をおよぼすおそれがありますので、スマートフォンの近接センサー上への金属プレートの貼り付けはおやめください。

ご注意2 ※金属プレートの貼り付け面からスマートフォンカバー表面までの厚みが4mm以内であることを確認してください。4mm以上ある場合、吸着力が不足するためご使用になれません。

ご注意3 ※磁気カードやICカード等をスマートフォンカバーに収納されている場合、磁力や金属プレートの影響で動作不良や記憶内容の破損・破壊、誤作動をおこす恐れがありますので、別の場所へ収納してください。

◎スマートフォンカバーをご使用でない場合、またはスマートフォンカバーの背面に直接貼り付ける場合

※直接貼り付けてご使用の場合、吸着力が強いためスマートフォンを取り外しにくい場合があります。ご注意ください。



ご注意4
をご確認ください

①スマートフォンやスマートフォンカバーの傷防止のため、金属プレート貼り付け位置に透明保護シールを貼り付けます。



ご注意1
をご確認ください

②金属プレート裏の両面テープのはくり紙をはがし、透明保護シールの上へ金属プレートを貼り付けます。

ご注意4

※スマートフォンの表面に凹凸がある場合、透明保護シールの粘着力が弱まるおそれがあります。

●透明保護シールや金属プレートをスマートフォンやスマートフォンカバーから剥がした際、スマートフォンやスマートフォンカバー表面に、透明保護シールや両面テープの跡がついたり、塗装・コーティングが剥がれたりする場合があります。